

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 4 区分

【発行日】平成 19 年 11 月 22 日 (2007.11.22)

【公開番号】特開 2005-117894 (P2005-117894A)

【公開日】平成 17 年 4 月 28 日 (2005.4.28)

【年通号数】公開・登録公報 2005-017

【出願番号】特願 2004-295621 (P2004-295621)

【国際特許分類】

H 0 2 K 15/12 (2006.01)

H 0 2 K 3/04 (2006.01)

H 0 2 K 3/38 (2006.01)

H 0 2 K 15/04 (2006.01)

【F I】

H 0 2 K 15/12 E

H 0 2 K 3/04 J

H 0 2 K 3/38 A

H 0 2 K 15/04 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 10 月 4 日 (2007.10.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 5】

ステータバー環境の熱特性条件、機械的特性条件及び電気的特性条件に適合し且つ単純な方法を使用してステータバーに貼り付けることが可能である絶縁材料を有することが望ましい。また、さほどの労力を必要とせず、従って、安価であると同時に、従来の技術の方法で利用可能であるよりすぐれた熱特性及び電気的特性を提供するような絶縁材料を貼り付ける方法を提供することが望ましい。更に、寸法管理の点で改善されたステータバーを提供することが望ましい。更に、一般に導体を形成するために現在採用されているバー又は撚り線バーの幾何学的寸法によって引き起こされる問題である、充填容量と関連する難題を克服するステータバーを提供することが望ましい。

【特許文献 1】米国特許第 5 1 7 5 3 9 6 号